

入札結果

| | | | |
|-------|------------------------------|---------|------------|
| 契約件名 | ソフトウェア（HYPACKメンテナンスプラン）52個買入 | 契約金額 | 10,296,000 |
| 入札実施日 | 令和5年4月28日 | 予定価格 | 10,410,000 |
| 履行期限 | 令和5年6月30日 | 入札書比較価格 | 9,463,637 |
| 落札業者 | 株式会社東陽テクニカ | 調査基準価格 | |

| 入札業者 | 入札金額(100/110) | | | 適用 |
|------------|---------------|-----|-----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 株式会社東陽テクニカ | 9,360,000 | | | 落札 |

庁3

電1